

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2023-024

证券代码：123115

证券简称：捷捷转债

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“捷捷微电”）于2022年4月19日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议、于2022年5月10日召开2021年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，同意公司、各子公司向银行申请集团授信总额不超过25亿元（授信额度不等于公司及各子公司的实际使用金额，均以公司实际使用金额为准），授权有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年4月20日、2022年5月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、担保的进展情况

1、捷捷微电（上海）科技有限公司

近期，公司（作为保证人）与中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订了2023年新保字第80005号《最高额保证合同》，公司为控股子公司捷捷微电（上海）科技有限公司（以下简称：捷捷上海科技）提供最高主债权限额人民币8,000万元整的连带责任保证。

2、捷捷微电（南通）科技有限公司

近期，公司（作为保证人）与中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支

行签订了 2023 年中银最高保字 599822233 号《最高额保证合同》，公司为控股子公司捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称：捷捷南通科技）提供最高主债权限额人民币 10,000 万元整的连带责任保证。

上述对捷捷上海科技、捷捷南通科技分别提供的担保为公司合并报表范围内的担保，根据 2021 年度股东大会的授权，本次担保金额在股东大会审议的担保额度之内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

三、被担保公司的基本情况

1、公司名称：捷捷微电（上海）科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：91310115MA1HB02FXP

(2) 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇海洋一路 333 号 1 号楼、2 号楼

(3) 法定代表人：孙闫涛

(4) 成立日期：2019 年 12 月 02 日

(5) 注册资本：2,000 万人民币

(6) 经营范围：技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、转让、技术推广，集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售，半导体分立器件销售，电子专用材料研发，人工智能硬件销售，智能机器人销售，电子产品销售，电力电子元器件销售，仪器仪表销售，汽车零配件零售，货物进出口，技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(7) 股权结构：公司持有 92.5% 股权

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
江苏捷捷微电子股份有限公司	1,850	92.5%
上海芯马信息科技合伙企业（有限合伙）	150	7.5%
合计	2,000	100%

(8) 被担保人的主要财务数据:

项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
----	---------------------------	---------------------------

资产总额（元）	206,795,242.74	1,713,093,268.75
负债总额（元）	123,265,681.92	274,490,211.14
净资产（元）	83,529,560.82	1,438,603,057.61
项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入（元）	260,218,619.69	-
利润总额（元）	54,265,489.37	-7,256,119.77
净利润（元）	51,685,520.35	-11,762,827.05

(9) 被担保方捷捷微电（上海）科技有限公司非失信被执行人。

2、公司名称：捷捷微电（南通）科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：91320691MA22GNAH52

(2) 住所：南通市苏锡通科技产业园区井冈山路1号

(3) 法定代表人：黄善兵

(4) 成立日期：2020年09月18日

(5) 注册资本：168,000万元人民币

(6) 经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电力电子元器件销售；光电子器件销售；光电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用材料研发；集成电路设计；半导体分立器件销售；电力电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件制造；电子专用材料制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(7) 股权结构情况：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
江苏捷捷微电子股份有限公司	103,000	61.31
南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）	9,800	5.83
南通投资管理有限公司	9,000	5.36
南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000	0.60

南通众禾股权投资合伙企业（有限合伙）	200	0.12
南通苏通控股集团有限公司	6,000	3.57
深圳峰泽一号投资合伙企业（有限合伙）	20,000	11.90
南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）	5,000	2.98
上海利恬投资管理中心（有限合伙）	14,000	8.33
合计	168,000	100.00

(8) 被担保人的主要财务数据:

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	2,735,120,783.81	1,713,093,268.75
负债总额(元)	1,088,021,316.26	274,490,211.14
净资产(元)	1,647,099,467.55	1,438,603,057.61
项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入(元)	645,236.08	-
利润总额(元)	-24,902,485.76	-7,256,119.77
净利润(元)	-21,675,076.56	-11,762,827.05

(9) 被担保方捷捷微电（南通）科技有限公司非失信被执行人。

上述被担保对象经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且被担保对象均为公司控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此上述接受担保的控股子公司捷捷南通科技少数股东未提供同比例担保或提供反担保。

四、担保协议主要内容

合同一、

- 1、合同名称：《最高额保证合同》
- 2、保证人：江苏捷捷微电子股份有限公司
- 3、债权人：中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行
- 4、债务人：捷捷微电（上海）科技有限公司
- 5、担保最高主债权限额：人民币 8,000 万元

6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围、保证期间：

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

合同二、

1、合同名称：《最高额保证合同》

2、保证人：江苏捷捷微电子股份有限公司

3、债权人：中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行

4、债务人：捷捷微电（南通）科技有限公司

5、担保最高主债权限额：人民币 10,000 万元

6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围、保证期间：

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司在担保额度内实际使用总额为 132,498.05 万元人民币（均为公司对子公司授信提供的担保），占公司 2021 年经审计合并净资产的 33.73%。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，也不存在逾期担保的情形，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、与中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订的《最高额保证合同》。

2、与中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2023年4月14日